

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>7</sup> :	A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/10172
G11C 11/14		(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 24. Februar 2000 (24.02.00)
(21) Internationales Aktenzeichen:	PCT/DE99/02402	(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(22) Internationales Anmeldedatum:	2. August 1999 (02.08.99)	
(30) Prioritätsdaten:		Veröffentlicht
198 36 567.5	12. August 1998 (12.08.98)	Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.
(71) Anmelder ( <i>für alle Bestimmungsstaaten ausser US</i> ): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).		
(72) Erfinder; und		
(75) Erfinder/Anmelder ( <i>nur für US</i> ): SCHWARZL, Siegfried [DE/DE]; Josef-Kyrein-Strasse 11 B, D-85579 Neubiberg (DE).		
(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).		

(54) Title: STORAGE CELL ARRAY AND CORRESPONDING PRODUCTION METHOD

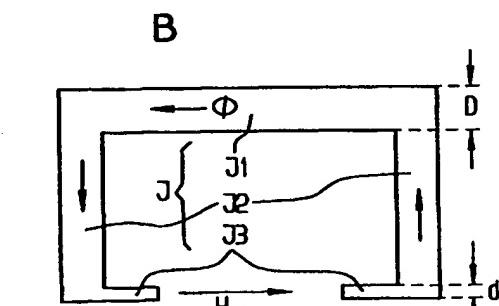
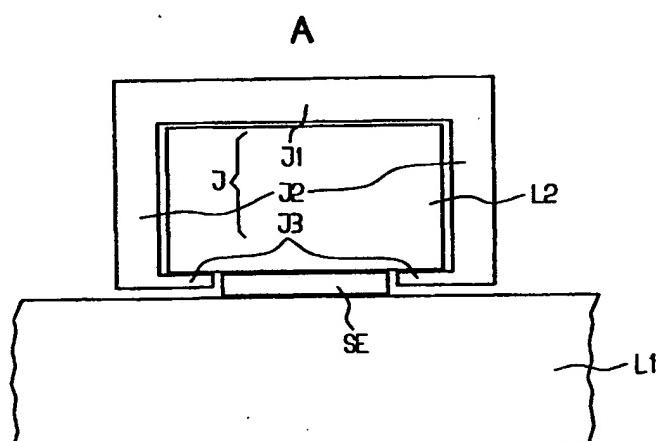
(54) Bezeichnung: SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG

## (57) Abstract

In a storage cell array, a first and a second line are provided, on whose crossing point a storage element with magnetoresistive effect is disposed. A yoke is provided, surrounding one of the lines and containing magnetizable material with a permeability of at least 10. The yoke is disposed in such a way that a magnetic flow is closed substantially through the storage element.

## (57) Zusammenfassung

In einer Speicherzellenanordnung sind eine erste und eine zweite Leitung vorgesehen, an deren Kreuzungsstelle ein Speicherelement mit magnetoresistivem Effekt angeordnet ist. Es ist ein Joch vorgesehen, das eine der Leitungen jeweils umgibt und das magnetisierbares Material mit einer Permeabilität von mindestens 10 enthält. Das Joch ist so angeordnet, daß sich ein Magnetfluß durch das Joch im wesentlichen über das Speicherelement schließt.



**LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauritanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun			PT	Portugal		
CN	China	KR	Republik Korea	RO	Rumänien		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SG	Singapur		
EE	Estland	LR	Liberia				

## Beschreibung

Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.

- 5 Die Erfindung betrifft eine Speicherzellenanordnung mit Speicherelementen mit magnetoresistivem Effekt sowie ein Verfahren zu deren Herstellung.

Aus der Technologie Analyse XMR-Technologien, Technologie-  
früherkennung, Verfasser Stefan Mengel, Herausgeber VDI-Tech-  
nologiezentrum Physikalische Technologie, sind Schichtstruk-  
turen mit magnetoresistivem Effekt bekannt. Je nach Aufbau  
der Schichtstruktur wird unterschieden zwischen GMR-Element,  
TMR-Element, AMR-Element und CMR-Element. Der Begriff GMR-  
Element wird in der Fachwelt für Schichtstrukturen verwendet,  
die mindestens zwei ferromagnetische Schichten und eine da-  
zwischen angeordnete nichtmagnetische, leitende Schicht auf-  
weisen und den GMR-(giant magnetoresistance)-Effekt, das  
heißt, einen im Vergleich zum AMR-(anisotropic magnetoresi-  
stance)-Effekt großen magnetoresistiven Effekt zeigen. Unter  
dem GMR-Effekt wird die Tatsache verstanden, daß der elektri-  
sche Widerstand des GMR-Elements sowohl für Ströme parallel  
(CIP current in plane) als auch senkrecht (CPP current per-  
pendicular to plane) zu den Schichtebenen abhängig davon ist,  
ob die Magnetisierungen in den beiden ferromagnetischen  
Schichten parallel oder antiparallel ausgerichtet sind. Der  
Widerstand ändert sich dabei abhängig von der Ausrichtung der  
Magnetisierungen um  $\Delta R/R = 5$  Prozent bis 20 Prozent bei Raum-  
temperatur.

30 Der Begriff TMR-Element wird in der Fachwelt für „Tunneling  
Magnetoresistance“-Schichtstrukturen verwendet, die minde-  
stens zwei ferromagnetische Schichten und eine dazwischen an-  
geordnete isolierende, nichtmagnetische Schicht aufweisen.  
35 Die isolierende Schicht ist dabei so dünn, daß es zu einem  
Tunnelstrom zwischen den beiden ferromagnetischen Schichten  
kommt. Diese Schichtstrukturen zeigen ebenfalls einen magne-

toresistiven Effekt, der durch einen spinpolarisierten Tunnelstrom durch die zwischen den beiden ferromagnetischen Schichten angeordnete isolierende, nichtmagnetische Schicht bewirkt wird. Auch in diesem Fall ist der elektrische Widerstand des TMR-Elementes (CPP-Anordnung) abhängig davon, ob die Magnetisierungen in den beiden ferromagnetischen Schichten parallel oder antiparallel ausgerichtet sind. Der Widerstand variiert um  $\Delta R/R = 10$  Prozent bis ca. 30 Prozent bei Raumtemperatur.

10 Der AMR-Effekt äußert sich dadurch, daß der Widerstand in magnetisierten Leitern parallel und senkrecht zur Magnetisierungsrichtung verschieden ist. Er ist ein Volumeneffekt und tritt somit in ferromagnetischen Einfachschichten auf.

15 Ein weiterer Magnetowiderstandseffekt, der wegen seiner Größe (um  $\Delta R/R = 100$  Prozent bis 400 Prozent bei Raumtemperatur) Colossal Magnetoresistance-Effekt genannt wird, erfordert wegen seiner hohen Koerzitivkräfte ein hohes Magnetfeld zum Umschalten zwischen den Magnetisierungszuständen.

20 Es ist vorgeschlagen worden (siehe zum Beispiel D. D. Tang, P. K. Wang, V. S. Speriosu, S. Le, K. K. Kung, „Spin Valve RAM Cell“, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 31, No. 6, 25 Nov. 1996, Seite 3206), GMR-Elemente als Speicherelemente in einer Speicherzellenanordnung zu verwenden. Die Magnetisierungsrichtung der einen ferromagnetischen Schicht der GMR-Elemente wird dabei zum Beispiel durch eine benachbarte antiferromagnetische Schicht festgehalten. Es sind x- und y-Leitungen vorgesehen, die sich kreuzen. An den Kreuzungspunkten der x/y-Leitungen ist jeweils ein Speicherelement angeordnet. Zum Einschreiben von Information werden die x/y-Leitungen mit Signalen beaufschlagt, die am Kreuzungspunkt ein für die Ummagnetisierung ausreichendes magnetisches Feld verursachen. Zum Auslesen der Information können die x/y-Leitungen mit einem Signal beaufschlagt werden, durch das die betreffende Speicherzelle zwischen den beiden Magnetisie-

rungszuständen hin und her geschaltet wird. Gemessen wird der Strom durch das Speicherelement, aus dem der Widerstandswert und damit die Information ermittelt wird.

- 5 Zum Schreiben und Lesen sind dabei lokale Magnetfelder von 10 Oe bis etwa 100 Oe entsprechend 8 A/cm bis 80 A/cm erforderlich. Dabei ist es erstrebenswert, die Magnetfelder durch möglichst geringe Ströme in den Leitungen zu erzeugen.
- 10 Mit fortschreitender Miniaturisierung werden die zur Erzeugung der lokalen Magnetfelder erforderlichen Stromdichten jedoch größer. Zusätzlich ist der Effekt beobachtet worden (siehe M. H. Kryder, Kie Y. Ahn, N. J. Mazzeo, S. Schwarzl, and S. M. Kane, „Magnetic Properties and Domain Structures in 15 Narrow NiFe Stripes“, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. Mag.-16, No. 1, Janur 1980, Seite 99), daß die magnetischen Schaltfeldschwellen mit kleiner werdenden Dimensionen zunehmen, also höhere Ströme zum Schalten erforderlich werden.
- 20 Der Erfindung liegt daher das Problem zugrunde, eine Speicherzellenanordnung mit Speicherelement mit magnetoresistivem Effekt anzugeben, die mit geringeren Strömen und Stromdichten als im Stand der Technik programmierbar ist. Ferner soll ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Speicherzellenanordnung angegeben werden.
- 25

Dieses Problem wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Speicherzellenanordnung gemäß Anspruch 1 sowie durch ein Verfahren zu deren Herstellung gemäß Anspruch 12. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung gehen aus den übrigen Ansprüchen hervor.

In der Speicherzellenanordnung ist mindestens eine erste Leitung, eine zweite Leitung und ein Speicherelement mit magnetoresistivem Effekt vorgesehen, das an einer Kreuzungsstelle zwischen der ersten Leitung und der zweiten Leitung angeordnet ist. Vorzugsweise ist das Speicherelement zwischen die

erste Leitung und die zweite Leitung geschaltet. Ferner ist ein Joch vorgesehen, das mindestens eine der Leitungen teilweise umgibt und das magnetisierbares Material mit einer relativen Permeabilität von mindestens 10 enthält. Das Joch ist so angeordnet, daß sich der Magnetfluß durch das Joch im wesentlichen über das Speicherelement schließt. Zum Schreiben der Speicherzelle werden die erste Leitung und die zweite Leitung so mit Strom beaufschlagt, daß durch Überlagerung der Magnetfelder der ersten Leitung und der zweiten Leitung am Ort des Speicherelementes ein Magnetfeld erzeugt wird, das 10 die Schaltschwelle des Speicherelementes übersteigt.

Das Joch wird dabei durch das Magnetfeld der stromdurchflossenen Leitung, die von dem Joch teilweise umgeben ist, magnetisiert. Dadurch wird die Induktionsflußdichte  $B$  um einen Faktor  $\mu_r$ , der relativen Permeabilität, vergrößert. Dadurch entstehen magnetische Pole an den Stirnflächen des Jochs, zwischen denen ein magnetisches Feld erzeugt wird. Dieses magnetische Feld nimmt abhängig von der Wahl des Materials des Jochs sehr hohe Werte an und wird zum Schalten des Speicherelementes genutzt. Bei gleicher Stromdichte in der Leitung werden somit erheblich höhere magnetische Felder zum Schalten des Speicherelementes erzielt.

25 Das Joch kann aus allen ferromagnetischen und ferrimagnetischen Materialien gebildet werden.

Das Joch wird vorzugsweise aus weichmagnetischen, ferromagnetischen Schichten, insbesondere aus Fe, Ni, Co, Mn, MnBi, Fe-Si-, FeNi-, FeCo-, FeAl-Legierungen oder weichmagnetischen Ferriten gebildet.

Die Verwendung eines Magnetflußkonzentrators in einer Speicherzellenanordnung ist zwar in US-PS 4 455 626 bereits vorgeschlagen worden. Dort wird als Speicherelement eine Schicht verwendet, in der die Magnetisierung in Abhängigkeit der Information durch zwei benachbarte Schreibleitungen geändert

wird. Zum Auslesen der Information ist ein magnetoresistiver Sensor vorgesehen, der unterhalb der Speicherschicht zusammen mit einer Leseleitung im Spalt einer als Magnetfeldkonzentrator bezeichneten planaren Schicht aus magnetisierbarem Material angeordnet ist. Durch diesen Magnetfeldkonzentrator wird der magnetische Fluß der Speicherschicht auf den magnetoresistiven Sensor konzentriert. Die Anordnung ist nicht dafür vorgesehen und geeignet, die Wirksamkeit der Ströme in den linearen Schreibleitungen für das Ummagnetisieren der magnetischen Speicherschicht zu erhöhen.

- In der erfindungsgemäßen Speicherzellenanordnung sind als Speicherelement alle bekannten TMR-Elemente und GMR-Elemente in CPP-Anordnung (current perpendicular to plane) geeignet.
- Der GMR-Effekt ist größer, wenn der Strom senkrecht durch den Schichtstapel fließt (CPP), als wenn der Strom parallel in den Schichten (CIP current in plane) fließt. Darüber hinaus sind alle XMR-Elemente geeignet, die mindestens zwei Magnetisierungszustände mit unterschiedlichem Widerstand aufweisen,
- zwischen durch Anlegen eines Magnetfeldes, dessen Höhe für die Speicheranwendung verträglich ist, hin und her geschaltet werden kann. Insbesondere ist die Verwendung von CMR-Elementen möglich, da durch das Joch die erforderlichen Magnetfeldstärken erzielbar sind.
- Vorzugsweise weisen die Speicherelemente jeweils zwei ferromagnetische Schichten und eine dazwischen angeordnete nichtmagnetische, isolierende (TMR) bzw. leitende (GMR) Schicht auf. Die ferromagnetischen Schichten weisen jeweils zwei Magnetisierungszustände auf. Es ist vorteilhaft, eine isolierende, nicht magnetische Schicht zu verwenden (TMR-Element), weil dadurch höhere Elementwiderstände ( $\geq 100 \text{ K}\Omega$ ) erzielbar sind, die hinsichtlich des Leistungsverbrauchs und Signal/Rauschverhältnis günstiger sind.
- Eine der ferromagnetischen Schichten ist vorzugsweise einer antiferromagnetischen Schicht benachbart angeordnet, die die

Magnetisierungsrichtung in der benachbarten ferromagnetischen Schicht fixiert. Für die antiferromagnetische Schicht sind unter anderem Materialien geeignet, die mindestens eines der Elemente Fe, Mn, Ni, Cr, Co, V, Ir, Tb und O enthalten.

Alternativ können die Speicherelemente jeweils zwei ferromagnetische Schichten und eine dazwischen angeordnete nichtmagnetische Schicht aufweisen, wobei eine der ferromagnetischen Schichten magnetisch härter als die andere ferromagnetische Schicht ist, das heißt, daß nur eine ferromagnetische Schicht ummagnetisiert wird, während die andere unbeeinflußt bleibt. Die nichtmagnetische Schicht kann isolierend oder nicht isolierend sein.

Alternativ weisen die beiden ferromagnetischen Schichten im wesentlichen dieselbe Materialzusammensetzung auf, wobei die Magnetisierung in einer der ferromagnetischen Schichten über das Joch gezielt umgeschaltet werden kann.

Für die ferromagnetischen Schichten sind unter anderem Materialien geeignet, die mindestens eines der Elemente Fe, Ni, Co, Cr, Mn, Gd, Dy enthalten. Die Dicke der ferromagnetischen Schichten bei GMR-Elementen in CIP-Anordnung liegt vorzugsweise im Bereich zwischen 2 und 10 nm. Bei GMR- und TMR-Elementen in CPP-Anordnung können die Dicken der ferromagnetischen Schichten auch größer sein (zum Beispiel 100 bis 200 nm). Für die nichtmagnetische Schicht, die als Tunnelisolator wirkt, ist als isolierendes Material  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{NiO}$ ,  $\text{HfO}_2$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{NbO}$  oder  $\text{SiO}_2$  geeignet. Als nichtisolierendes Material für die nichtmagnetische Schicht ist Cu oder Ag geeignet. Die Dicke der nichtmagnetischen Schicht liegt im Bereich zwischen 1 und 4 nm, vorzugsweise zwischen 2 und 3 nm.

Die Speicherelemente weisen vorzugsweise Abmessungen im Bereich zwischen 0,05  $\mu\text{m}$  und 20  $\mu\text{m}$  auf. Sie können unter anderem quadratisch oder langgestreckt ausgestaltet sein.

Vorzugsweise sind die Leitungen, das Speicherelement und das Joch in einem Substrat integriert enthalten. Es ist besonders vorteilhaft, ein Substrat zu verwenden, das eine Trägerscheibe insbesondere aus Halbleitermaterial, speziell monokristallinem Silizium, umfaßt, da in diesem Fall die integrierte

5 Speicherzellenanordnung mit den Verfahren der Siliziumprozeßtechnik herstellbar ist. Dadurch ist eine hohe Packungsdichte in der Speicherzellenanordnung erzielbar. Darüber hinaus kann die Peripherie ebenfalls in dem Substrat integriert sein.

10 Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung weist das Substrat auf der Trägerscheibe eine erste isolierende Schicht auf, die mit einem Graben versehen ist. In dem Graben verläuft die erste Leitung. Oberhalb der ersten Leitung ist das Speicherelement angeordnet und oberhalb des Speicherelementes die zweite Leitung. Das Joch umgibt entweder die erste Leitung oder die zweite Leitung teilweise. Umgibt das Joch die erste Leitung teilweise, so grenzt es an die Seiten und an den Boden des Grabens und ist durch eine Schichtabscheidung nach der Bildung des Grabens in der ersten isolierenden Schicht herstellbar. Umgibt das Joch die zweite Leitung, so grenzt es an die Seiten und die dem Speicherelement abgewandten Oberfläche der zweiten Leitung an und ist durch eine Schichtabscheidung und Spacerätzungen herstellbar.

25 Vorzugsweise sind ein erstes Joch und ein zweites Joch vorgesehen, die jeweils wie das Joch ausgebildet sind, und von denen das erste Joch die erste Leitung teilweise umgibt und das zweite Loch die zweite Leitung teilweise umgibt. Sowohl das erste Joch als auch das zweite Joch sind so angeordnet, daß ein magnetischer Fluß durch das erste Joch bzw. das zweite Joch sich im wesentlichen über das Speicherelement schließt. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daß sowohl das von der stromdurchflossenen ersten Leitung erzeugte Magnetfeld als 30 auch das von der stromdurchflossenen zweiten Leitung erzeugte Magnetfeld über das erste Joch bzw. das zweite Joch ein verstärktes Magnetfeld am Ort des Speicherelementes bewirkt.

In der Speicherzellenanordnung wird die Speicherzelle durch die erste Leitung und die zweite Leitung, zwischen die das Speicherelement geschaltet ist, ausgewählt. Der Verlauf der 5 ersten Leitung und der zweiten Leitung zueinander kann im Bereich des Speicherelementes sowohl parallel auch senkrecht zueinander sein. Entsprechend überlagern sich am Ort des Speicherelementes parallel ausgerichtete Magnetfelder oder senkrecht zueinander ausgerichtete Magnetfelder.

10 Zur Erzielung hoher Speicherdichten ist es vorteilhaft, eine Vielzahl Speicherelemente mit Joch, erster Leitungen und zweiter Leitungen vorzusehen. Die Speicherelemente, die vorzugsweise rasterförmig angeordnet sind, sind jeweils an einer 15 Kreuzungsstelle zwischen einer der ersten Leitungen und einer der zweiten Leitungen angeordnet.

Da in der erfindungsgemäßen Speicherzellenanordnung bei gegebener Stromstärke erheblich höhere, mindestens um einen Faktor 10 bis 100, lokale Magnetfelder erzeugt werden, treten in 20 den Leitungen bei gleichem Leitungsquerschnitt erheblich geringere Stromdichten auf. Auch bei starker Miniaturisierung der Speicherzellenanordnung liegen die erforderlichen Stromdichten unter der durch Elektromigration bestimmten Grenze.

25 Da erhöhte lokale Magnetfelder bei gleicher Stromstärke erzielbar sind, können für das Speicherelement auch magnetisch härtere Schichten, die eine wesentlich höhere Koerzitivfeldstärke als 10 Oe aufweisen, verwendet werden. Speicherelemente aus magnetisch härteren Schichten haben den Vorteil, daß 30 sie gegenüber äußeren magnetischen Störungen unempfindlicher sind. Damit werden geringere Anforderungen an die Magnetfeldabschirmung gestellt. Ferner verringert sich die Gefahr eines Datenverlustes.

35 Durch die geringeren Stromdichten ist eine Vergrößerung der Höhe der Leitungen und damit der Aspektverhältnisse nicht er-

forderlich. Die Speicherzellenanordnung ist daher auch für Stapelanordnungen zur Erhöhung der Speicherdichte geeignet.

Bedingt durch die geringere Stromstärke, die erforderlich  
5 ist, um das gleiche magnetische Feld zu erzeugen, kann der Leistungsverbrauch bei den Schreib- und Lesevorgängen erheblich gesenkt werden.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen, die in den Figuren dargestellt sind, näher erläutert.  
10

Figur 1a zeigt einen Schnitt durch ein Speicherelement, das zwischen eine erste Leitung und eine zweite Leitung  
15 geschaltet ist, wobei ein Joch eine der Leitungen teilweise umgibt.

Figur 1b zeigt einen Schnitt durch das in Figur 1a dargestellte Joch.  
20

Figur 2a zeigt ein Speicherelement, das zwischen eine erste Leitung und eine zweite Leitung geschaltet ist, wobei die erste Leitung teilweise von einem Joch umgeben ist.  
25

Figur 2b zeigt einen Schnitt durch das in Figur 2a gezeigte Joch und das Speicherelement.

Figur 3 zeigt einen Schnitt durch ein Substrat nach einer Grabenätzung unter Abscheidung einer ferromagnetischen Schicht.  
30

Figur 4 zeigt den in Figur 3 dargestellten Schnitt durch das Substrat nach Bildung eines ersten Joches und einer ersten Leitung im Graben.  
35

10

Figur 5 zeigt den in Figur 4 dargestellten Schnitt durch das Substrat nach Bildung einer ersten ferromagnetischen Schicht, die von einer isolierenden Schicht umgeben ist.

5

Figur 6a zeigt den in Figur 5 dargestellten Schnitt durch das Substrat nach Bildung einer Tunnelschicht und einer zweiten ferromagnetischen Schicht.

10 Figur 6b zeigt den in Figur 6a mit b-b bezeichneten Schnitt nach Abscheidung einer isolierenden Schicht und Ausbildung eines zweiten Grabens. Der in Figur 6a dargestellte Schnitt ist in Figur 6b mit a-a bezeichnet.

15 Figur 7 zeigt den in Figur 6b dargestellten Schnitt nach Bildung von Spacern und einer zweiten Leitung oberhalb der zweiten ferromagnetischen Schicht.

20 Figur 8 zeigt den in Figur 7 dargestellten Schnitt durch das Substrat nach Bildung einer Deckschicht oberhalb der zweiten Leitung, die gemeinsam mit den Spacern ein zweites Joch bildet.

25 Figur 9 zeigt einen Ausschnitt aus einer Speicherzellenanordnung, die als Speicherelemente magnetoresistive Elemente aufweist.

Ein Speicherelement SE mit magnetoresistivem Effekt ist zwischen einer ersten Leitung L1 zum Beispiel aus AlCu und einer 30 zweiten Leitung L2 zum Beispiel aus AlCu angeordnet. Das Speicherelement SE ist elektrisch sowohl mit der ersten Leitung L1 als auch mit der zweiten Leitung L2 verbunden. Die erste Leitung L1 und die zweite Leitung L2 verlaufen senkrecht zueinander. Am Kreuzungspunkt zwischen der ersten Leitung L1 und der zweiten Leitung L2 ist das Speicherelement SE 35 angeordnet.

Die zweite Leitung L2 ist teilweise von einem Joch J umgeben (siehe Figur 1a). Das Joch J umfaßt ein oberes Teil J1, zwei seitliche Teile J2 sowie zwei untere Teile J3. Das obere Teil J1 grenzt an diejenige Oberfläche der zweiten Leitung L2 an, die dem Speicherelement SE abgewandt ist. Die seitlichen Teile J2 grenzen an das obere Teil J1 und die Seitenwände der zweiten Leitung L2 an. Die unteren Teile J3 grenzen an die seitlichen Teile J2 und den Teil der Oberfläche der zweiten Leitung L2 an, der dem Speicherelement SE benachbart ist. Das Joch J wird aus Eisen gebildet. Darüber hinaus sind alle weichen Ferromagnetika wie Fe, FeNi, Ni, Co oder ähnliches geeignet. Die Dicke D des oberen Teils J1 senkrecht zu der durch die erste Leitung L1 und die zweite L2 aufgespannten Ebene sowie die vergleichbare Dicke der seitlichen Teile J2 parallel zu der von L1 und L2 aufgespannten Ebene betragen ca. 20 Prozent der Breite der Leitung L2. Die Dicke d der unteren Teile J3 senkrecht zu der von der ersten Leitung L1 und der zweiten Leitung L2 aufgespannten Ebene ist mindestens gleich der Dicke des Speicherelements SE, maximal etwa 20 Prozent der Breite der Leitbahn L2 (siehe Figur 1b).

Wird die zweite Leitung L2 von einem Strom durchflossen, so wird außerhalb der Leitung L2 ein Magnetfeld H erzeugt. Dieses Magnetfeld erzeugt im Joch J einen magnetischen Fluß  $\Phi = \mu_0 \mu_r H$ , der im magnetischen Kreis näherungsweise konstant ist. In dem oberen Teil J1 des Joches beträgt der magnetische Fluß  $\Phi = \mu_0 \mu_r F H$  wobei  $F = D b$  die Querschnittsfläche der Jochteile J1 und J2 und  $b$  die Ausdehnung des Joches J senkrecht zur Zeichenebene ist. In den unteren Teilen J3 des Joches J beträgt der magnetische Fluß  $\Phi = \mu_0 \mu_r f H$ , wobei  $f = d b$  die Querschnittsfläche der Teile J3 ist. Die unteren Teile J3 des Joches J weisen an den einander zugewandten Stirnflächen magnetische Pole auf. Zwischen den magnetischen Polen P wird ein magnetisches Feld  $H_a$  erzeugt, für das wegen der Konstanz des magnetischen Flusses näherungsweise gilt:  $H_a = \mu_r F/f H$ . Da andererseits die maximal erreichbare Magnetfeldstärke in weichmagnetischem Material bei Sättigung durch die

Sättigungsmagnetisierung  $M_S$  des Polschuhmaterials bestimmt wird, gilt:  $H_a = F/f (H + M_S) \approx (F/f) M_S$ . Gegenüber der Sättigungsmagnetisierung  $M_S$  ist das Magnetfeld  $H$ , das in der Größenordnung 10 bis 100 A/cm liegt, meist vernachlässigbar.

5

Eisen weist eine Sättigungsinduktion von  $\mu_0 M_S$  ( $M_S$ : Sättigungsmagnetisierung) = 2,1 T auf. Die maximal erreichbare magnetische Feldstärke  $H_a$  beträgt somit  $1,67 \times 10^6$  A/m (21 kOe), falls  $F/f$  gleich 1. Bei dieser Betrachtung wurde ange-  
nommen, daß die Streufeldverluste zwischen den unteren Teilen  
J3 des Joches J und dem Speicherelement SE vernachlässigbar sind.

Ein Speicherelement SE' mit magnetoresistivem Effekt ist zwi-  
schen eine erste Leitung L1' und eine zweite Leitung L2' ge-  
schaltet (siehe Figur 2a). Die erste Leitung L1' wird teil-  
weise von einem Joch J' umgeben. Das Joch J' weist ein unter-  
res Teil J1' und zwei seitliche Teile J2' auf. Senkrecht zu  
der durch die erste Leitung L1' und die zweite Leitung L2'  
aufgespannten Ebene weist der untere Teil J1' des Jochs J'  
eine Dicke D von ca. 20 Prozent der Breite der Leitung L1'  
auf (siehe Figur 2b). Die Dicke des Speicherelementes SE'  
senkrecht zu der die erste Leitung L1' und die zweite Leitung  
L2' aufgespannten Ebene beträgt  $d = 20$  nm bis ca. 100 nm.

25

Wird die erste Leitung L1' von einem Strom durchflossen, so entsteht ein Magnetfeld  $H$ , das einen magnetischen Fluß  $\Phi$  in dem Joch J' und dem Speicherelement SE' bewirkt. Dadurch kann abhängig vom Vorzeichen des Stroms das Speicherelement ge-  
schaltet werden. Analog dem in Bezug auf Figur 1a und 1b er-  
läuterten Ausführungsbeispiel ergibt sich bei diesem Ausfüh-  
rungsbeispiel, das in Bezug auf die Fertigung vorzuziehen  
ist, eine vergleichbare Verstärkung und Konzentration des  
durch den Leiterstrom erzeugten Magnetfeldes am Ort des Spei-  
cherelements SE'.

Durch diese Konzentratorvariante entstehen inhomogene Magnetisierungsverteilungen im Speicherelement in den Randbereichen, die an das Joch J2' angrenzen. Diese beeinträchtigen die Schaltungswirkung nicht, müssen aber beim Auslesen berücksichtigt werden.

Anhand der Figuren 3 bis 8 wird im folgenden die Herstellung einer Speicherzellenanordnung für eine 0,18 µm-Technologie beschrieben.

10

Auf eine Trägerscheibe 1 aus monokristallinem Silizium wird eine erste isolierende Schicht aus SiO<sub>2</sub> aufgebracht. Die erste isolierende Schicht 2 weist eine Dicke von 300 bis 400 nm auf. Unter Verwendung photolithographischer Prozeßschritte 15 wird in der ersten isolierenden Schicht 2 ein erster Graben 3 erzeugt. Der erste Graben 3 weist eine Tiefe von von 200 bis 300 nm, eine Weite von 250 bis 300 nm und eine vom Zellenfeld abhängige Länge von 50 µm bis 400 µm auf.

20 Anschließend wird eine erste weichmagnetische Schicht 4 aus Fe oder Permalloy (Ni<sub>80</sub>Fe<sub>20</sub>) in einer Schichtdicke von 20 bis 60 nm abgeschieden. Die Dicke der ersten weichmagnetischen Schicht 4 beträgt etwa 10 bis 20 Prozent der Weite des ersten Grabens 3. Die Abscheidung kann durch Sputtern, Verdampfen, 25 CVD, Elektroplating oder ähnliches erfolgen (siehe Figur 3). Mit Hilfe photolithographischer Prozeßschritte und anisotropem Ätzen wird die erste weichmagnetische Schicht 4 quer zur Richtung des ersten Grabens 3 strukturiert, so daß sie einen den ersten Graben 3 kreuzenden Streifen aufweist.

30

Durch Abscheiden einer Metallisierungsschicht, die AlCu enthält und die den Bereich des ersten Grabens 3 vollständig auffüllt, und anschließendes chemisch mechanisches Polieren wird eine erste Leitung 5 gebildet und durch Strukturieren 35 der ersten weichmagnetischen Schicht 4 ein erstes Joch 4' gebildet. Die Ausdehnung des ersten Joches 4' senkrecht zur Zeichenebene wird durch die vorhergehende Strukturierung be-

stimmt und beträgt 200 bis 300 nm. Das chemisch mechanische Polieren stoppt, sobald die Oberfläche der ersten isolierenden Schicht 2 freigelegt ist (siehe Figur 4).

- 5 Es wird ganzflächig eine dünne Isolationsschicht 6 aus SiO<sub>2</sub> in einer Schichtdicke von 20 bis 60 nm abgeschieden und mit Hilfe photolithographischer Prozeßschritte so strukturiert, daß die Oberfläche der ersten Leitung 5 teilweise freigelegt wird. Anschließend wird durch Abscheidung und chemisch mechanisches Polieren eine erste ferromagnetische Schicht 7 erzeugt. Die erste ferromagnetische Schicht 7 füllt die Öffnung in der Isolationsschicht 6 aus. Die erste ferromagnetische Schicht 7 steht mit der ersten Leitung 5 in elektrischer Verbindung (siehe Figur 5). Die Dicke der ferromagnetischen Schicht 7 beträgt 20 bis 40 nm, die Breite 180 bis 200 nm und die Tiefe senkrecht zur Zeichenebene 180 bis 200 nm (siehe Figur 5). Die erste ferromagnetische Schicht 7 ist gegen das erste Joch 4' isoliert.
- 10
- 15
- 20 Durch reaktives Sputtern einer 2 bis 4 nm dicken Aluminiumoxidschicht (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (nicht eingezeichnet) wird an der Oberfläche der ersten ferromagnetischen Schicht 7 eine Tunnelbarriereschicht 8 aus Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gebildet.
- 25 Die erste ferromagnetische Schicht 7 wird aus Co (oder einem anderen ferromagnetischen Material) gebildet.

Durch Abscheidung und photolithographische Strukturierung wird eine zweite ferromagnetische Schicht 9 an der Oberfläche der Tunnelschicht abgebildet. Die zweite ferromagnetische Schicht 9 wird aus Co gebildet. Sie weist eine Dicke von 20 bis 60 nm, eine Breite von 180 bis 200 nm und eine Tiefe quer zum Verlauf der ersten Leitung 5 von 200 bis 300 nm auf (siehe Figur 6a und Figur 6b).

Es wird eine zweite isolierende Schicht 10 aus SiO<sub>2</sub> in einer Schichtdicke von 200 bis 300 nm abgeschieden. Mit Hilfe pho-

tolithographischer Prozeßschritte wird in der zweiten isolierenden Schicht 10 ein zweiter Graben 11 erzeugt. Am Boden des zweiten Grabens 11 ist die Oberfläche der zweiten ferromagnetischen Schicht 9 mindestens teilweise freigelegt. Der zweite Graben 11 weist eine Weite von 200 bis 300 nm, eine Tiefe von 200 bis 300 nm und eine Länge senkrecht zum Verlauf der ersten Leitung 5 von 50 bis 400  $\mu\text{m}$  auf.

Durch Abscheidung einer zweiten weichmagnetischen Schicht aus Fe oder Ni<sub>80</sub>Fe<sub>20</sub> und anisotropes Rückätzen werden an den Flanken des zweiten Grabens 11 Spacer 12 gebildet. Die Breite der Spacer 12 beträgt 20 bis 60 nm. Sie wird durch die Dicke der abgeschiedenen zweiten weichmagnetischen Schicht bestimmt.

Durch Abscheidung einer Metallisierungsschicht, die AlCu aufweist und eine Dicke von 200 bis 400 nm aufweist, und anschließendes chemisch mechanisches Polieren, das auf der Oberfläche der zweiten isolierenden Schicht 10 aus SiO<sub>2</sub> stoppt, wird in dem zweiten Graben 11 eine zweite Leitung 13 gebildet. Die zweite Leitung 13 füllt den zweiten Graben 11 vollständig auf (siehe Figur 7). Durch Abscheidung einer dritten weichmagnetischen Schicht aus 20 bis 60 nm und Strukturierung mit Hilfe photolithographischer Prozeßschritte wird an der Oberfläche der zweiten Leitung 13 ein Jochteil 14 gebildet, dessen Querschnitt im wesentlichen dem Querschnitt der zweiten ferromagnetischen Schicht 9 entspricht. Das Jochteil 14 und die Spacer 12 bilden gemeinsam ein zweites Joch, das die zweite Leitung 13 teilweise umgibt. Das zweite Joch verstärkt das von der stromdurchflossenen zweiten Leitung 13 erzeugte Magnetfeld am Ort der zweiten ferromagnetischen Schicht 9.

Das erste Joch 4' verstärkt das Magnetfeld, das von der stromdurchflossenen ersten Leitung 5 erzeugt wird.

Die erste Leitung 5 und die zweite Leitung 13 sind über ein Speicherelement, das aus der ersten ferromagnetischen Schicht 7, der Tunnelschicht 8 und der zweiten ferromagnetischen Schicht 9 gebildet wird und das magnetoresistiven Effekt zeigt, verbunden. Durch entsprechende Ansteuerung der ersten Leitung 5 und der zweiten Leitung 13 kann der Widerstand des Speicherelementes gemessen werden. Auf diese Weise wird die in den verschiedenen Magnetisierungszuständen gespeicherte Information ausgelesen.

10

Zum Einschreiben von Information werden die erste Leitung 5 und die zweite Leitung 13 so angesteuert, daß das aufgrund des Stromflusses resultierende magnetische Feld am Ort der zweiten ferromagnetischen Schicht 9 ausreicht, den Magnetisierungszustand der zweiten ferromagnetischen Schicht 9 zu verändern. Aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften Größe und/oder der ferromagnetischen Schichten 7, 9 bleibt der Magnetisierungszustand der ersten ferromagnetischen Schicht 7 dabei unverändert.

15

Zum Aufbau einer Speicherzellenanordnung, die als Speicherzellen S magnetoresistive Elemente aufweist, werden die Speicherelemente S rasterförmig angeordnet (siehe Figur 9). Jedes Speicherelement S ist dabei zwischen einer ersten Leitung Le1 und einer zweiten Leitung Le2 geschaltet. Die ersten Leitungen Le1 verlaufen untereinander parallel und kreuzen die zweiten Leitungen Le2, die untereinander ebenfalls parallel verlaufen.

## Patentansprüche

## 1. Speicherzellenanordnung,

- 5 - bei der mindestens eine erste Leitung (L1) und eine zweite Leitung (L2) und ein Speicherelement (SE) mit magnetoresistivem Effekt vorgesehen sind,
- 10 - bei der das Speicherelement an einer Kreuzungsstelle zwischen der ersten Leitung (L1) und der zweiten Leitung (L2) angeordnet ist,
- 15 - bei der ein Joch (J) vorgesehen ist, das eine der Leitungen (L2) teilweise umgibt und das magnetisierbares Material mit einer relativen Permeabilität von mindestens 10 enthält,
- 20 - bei der das Joch (J) so angeordnet ist, daß sich ein Magnetfluß durch das Joch im wesentlichen über das Speicherelement (SE) schließt.

## 2. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 1,

bei der das Joch (J) weichmagnetisches, ferromagnetisches Material enthält.

## 25 3. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,

bei der das Speicherelement (SE) zwischen die erste Leitung (L1) und die zweite Leitung (L2) geschaltet ist.

## 4. Speicherzellenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

30 bei der die Leitungen (5, 13), das Speicherelement (7, 8, 9) und das Joch (4') in einem Substrat (1, 2) integriert enthalten sind.

## 5. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 4,

- bei der das Substrat eine Trägerscheibe (1) mit einer Hauptfläche umfaßt, die auf der Hauptfläche eine erste isolierende Schicht (2) aufweist,
- 5    - bei der in der ersten isolierenden Schicht (2) ein Graben (3) vorgesehen ist, an dessen Boden und Flanken das Joch (4') angrenzt und in dem die erste Leitung (5) angeordnet ist,
- 10   - bei der das Speicherelement (7, 8, 9) oberhalb des Joches und an der Oberfläche der ersten Leitung angeordnet ist.
6. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 4,
- 15   - bei der das Substrat eine Trägerscheibe (1) mit einer Hauptfläche umfaßt, die auf der Hauptfläche eine erste isolierende Schicht (2) aufweist,
- 20   - bei der in der ersten isolierenden Schicht (2) ein Graben (3) vorgesehen ist, in dem die erste Leitung (5) angeordnet ist,
- 25   - bei der das Speicherelement (7, 8, 9) an der Oberfläche der ersten Leitung (5) angeordnet ist,
- 30   - bei der oberhalb des Speicherelementes (7, 8, 9) die zweite Leitung (13) angeordnet ist,
- 35   - bei der das Joch (12, 14) oberhalb des Speicherelementes (7, 8, 9) an die Flanken und an die dem Speicherelement abgewandte Oberfläche der zweiten Leitung (13) angrenzt,
- bei der eine zweite isolierende Schicht (10) vorgesehen ist, die die zweite Leitung (13) und das Joch (12, 14) teilweise umgibt.
7. Speicherzellenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

- bei der ein erstes Joch (4') und ein zweites Joch (12, 14) vorgesehen sind, die jeweils eine der Leitungen (5, 13) teilweise umgeben und die jeweils magnetisierbares Material mit einer relativen Permeabilität von mindestens 10 enthalten,
- bei der das erste Joch (4') so angeordnet ist, daß sich ein Magnetfluß durch das erste Joch (4') im wesentlichen über das Speicherelement (7, 8, 9) schließt,
- bei der das zweite Joch so angeordnet ist, daß sich ein Magnetfluß durch das zweite Joch (12, 14) im wesentlichen über das Speicherelement (7, 8, 9) schließt.

15

8. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 7,

- bei der die Leitungen (5, 13), das Speicherelement (7, 8, 9) und das erste Joch (4') und das zweite Joch (12, 14) in einem Substrat integriert enthalten sind,
- bei der das Substrat eine Trägerscheibe (1) mit einer Hauptfläche umfaßt, die auf der Hauptfläche eine erste isolierende Schicht (2) aufweist,
- bei der in der ersten isolierenden Schicht (2) ein Graben (3) vorgesehen ist, an dessen Boden und Flanken das erste Joch (4') angrenzt und in dem die erste Leitung (5) angeordnet ist,
- bei der das Speicherelement (7, 8, 9) oberhalb des ersten Joches (4') und der ersten Leitung (5) angeordnet ist,
- bei der oberhalb des Speicherelementes die zweite Leitung (13) angeordnet ist,

20

- bei der das zweite Joch (12, 14) oberhalb des Speicherelementes (7, 8, 9) an die Flanken und an die dem Speicherelement (7, 8, 9) abgewandte Oberfläche der zweiten Leitung (13) angrenzt,

5

- bei der eine zweite isolierende Schicht (10) vorgesehen ist, die die zweite Leitung (13) und das zweite Joch (12, 14) mindestens teilweise umgibt.

10 9. Speicherzellenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

- bei der untereinander parallel verlaufende erste Leitungen und untereinander parallel verlaufende zweite Leitungen vorgesehen sind,

15

- bei der je ein Speicherelement mit magnetoresistivem Effekt und mindestens ein Joch, das eine der Leitungen teilweise umgibt, das magnetisierbares Material mit einer Permeabilität von mindestens 10 enthält und das so angeordnet ist, daß sich ein Magnetfluß durch das Joch im wesentlichen über das Speicherelement schließt, zwischen ein Paar mit einer der ersten Leitungen und einer der zweiten Leitungen geschaltet ist.

20 10. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 7 oder 8,

- bei der untereinander parallel verlaufende erste Leitungen und untereinander parallel verlaufende zweite Leitungen vorgesehen sind,

30

- bei der jeweils ein Speicherelement mit magnetoresistivem Effekt, ein erstes Joch, das eine der ersten Leitungen teilweise umgibt, das magnetisierbares Material mit einer Permeabilität von mindestens 10 enthält und das so angeordnet ist, daß sich ein Magnetfluß durch das erste Joch im wesentlichen über das Speicherelement schließt, und ein zweites Joch, das eine der zweiten Leitungen teilweise um-

gibt, das magnetisierbares Material mit einer Permeabilität von mindestens 10 enthält und das so angeordnet ist, daß sich ein Magnetfluß durch das zweite Joch im wesentlichen über das Speicherelement schließt, zwischen ein Paar mit einer der ersten Leitungen und einer der zweiten Leitungen geschaltet ist.

11. Speicherzellenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

- 10 - bei der das Speicherelement bzw. die Speicherelemente mindestens eines der Elemente Fe, Ni, Co, Cr, Mn, Gd, Dy oder mindestens eines der Materialien  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{NiO}$ ,  $\text{HfO}_2$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{NbO}$ ,  $\text{SiO}_2$  enthält bzw. enthalten,

- 15 - bei der das Joch bzw. die Joche mindestens eines der Elemente Fe, Ni, Co, Cr, Mn, Gd, Dy enthält bzw. enthalten.

12. Verfahren zur Herstellung einer Speicherzellenanordnung,

- 20 - bei dem auf eine Trägerscheibe (1) eine erste isolierende Schicht (2) aufgebracht wird, in der ein erster Graben (3) erzeugt wird,
- 25 - bei dem ein erstes Joch (4') aus magnetisierbarem Material mit einer Permeabilität von mindestens 10 erzeugt wird, das an die Seitenwände und den Boden des Grabens (3) angrenzt,

- 30 - bei dem in dem ersten Graben (3) eine erste Leitung (5) erzeugt wird,
- bei dem oberhalb des ersten Jochs (4') ein Speicherelement (7, 8, 9) mit magnetoresistivem Effekt erzeugt wird, das mit der ersten Leitung (5) verbunden ist,

- bei dem oberhalb des Speicherelementes (7, 8, 9) eine zweite Leitung erzeugt wird, die mit dem Speicherelement (7, 8, 9) verbunden ist.

5 13. Verfahren nach Anspruch 12,

- bei dem zum Erzeugen des ersten Joches (4') ein zweite isolierende Schicht (10) aufgebracht wird, in der ein zweiter Graben (11) erzeugt wird,

10

- bei dem an den Flanken des zweiten Grabens (11) Spacer (12) aus magnetisierbarem Material mit einer Permeabilität von mindestens 10 gebildet werden,

15 - bei dem in dem zweiten Graben (11) die zweite Leitung (13) erzeugt wird,

- bei dem ein Jochteil (14) aus magnetisierbarem Material mit einer Permeabilität von mindestens 10 erzeugt wird, das

20 oberhalb des Speicherelementes (7, 8, 9) die zweite Leitung (13) teilweise bedeckt und das mit den Spacern (12) aus magnetisierbarem Material in Verbindung steht, so daß die Spacer (12) und das Jochteil (14) ein zweites Joch bilden.

25 14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,

bei dem die erste Leitung (5) und über die zweite Leitung (13) durch Abscheiden einer Metallschicht und chemisch mechanisches Polieren gebildet werden.

1/5

FIG 1 A

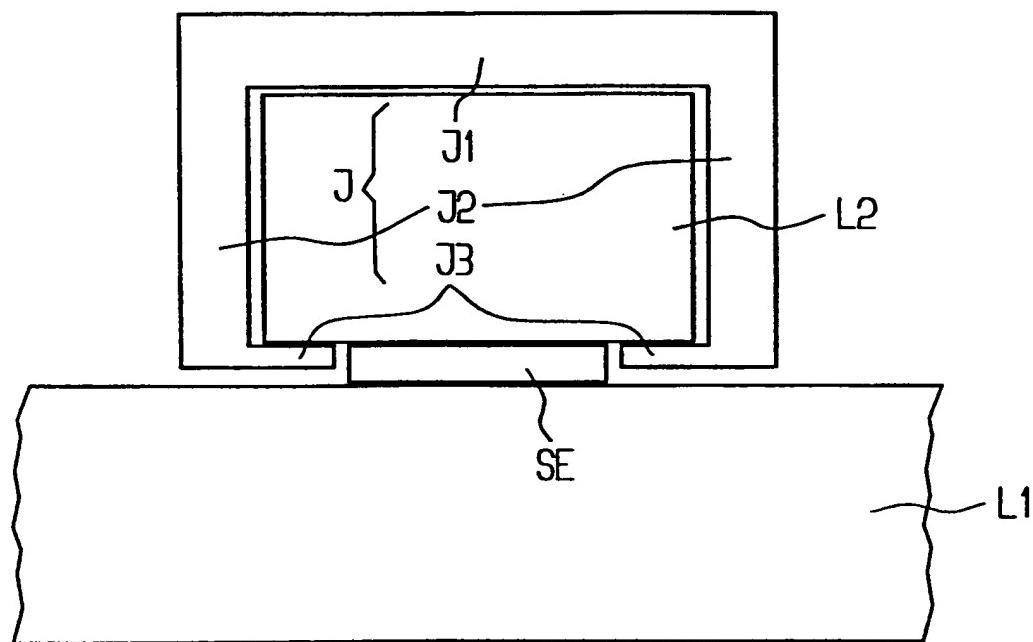
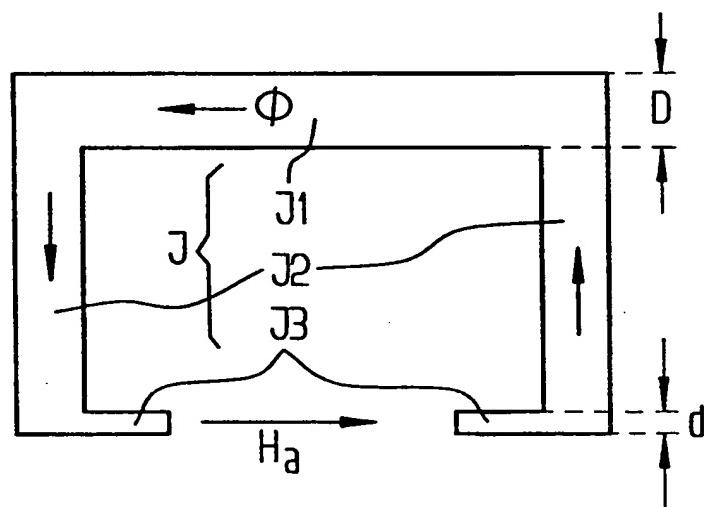


FIG 1 B



2/5

FIG 2A

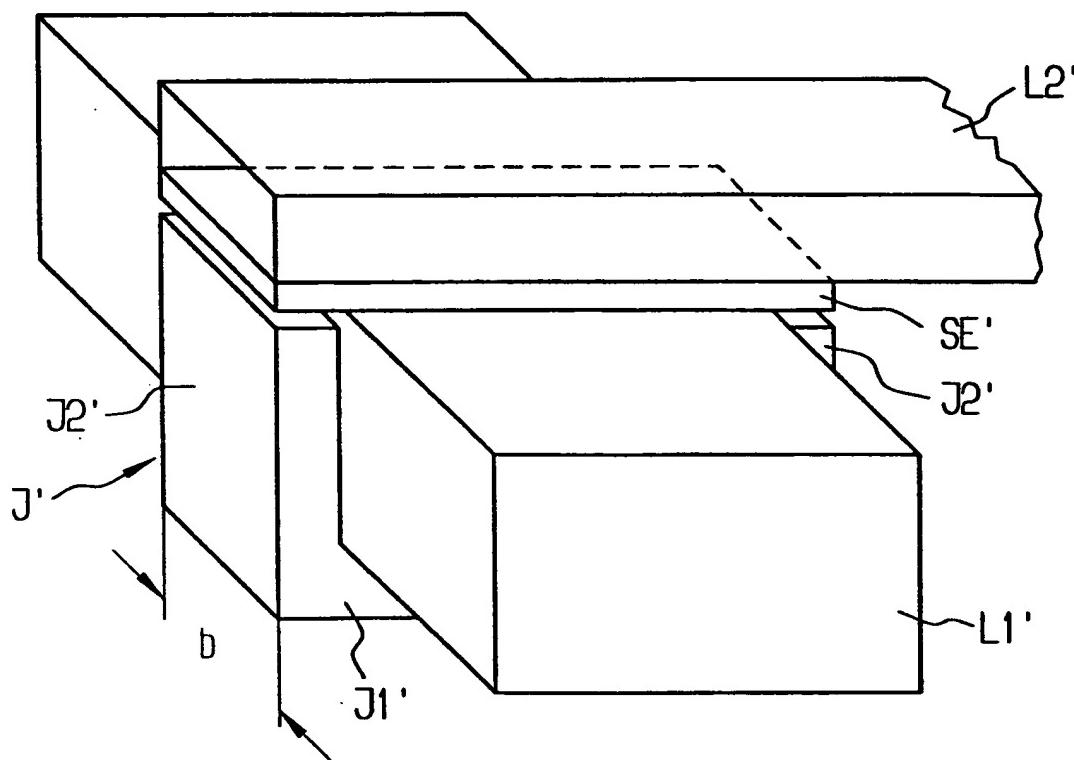
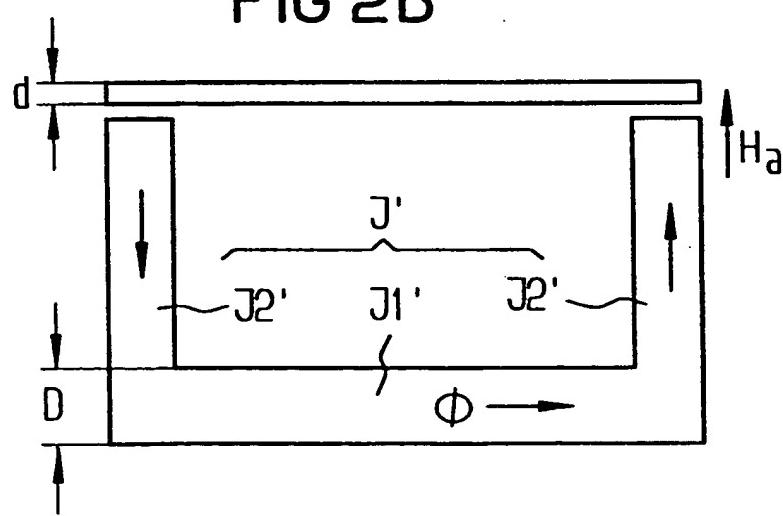
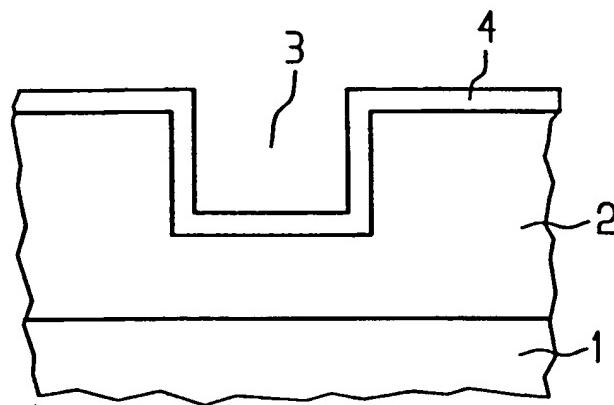
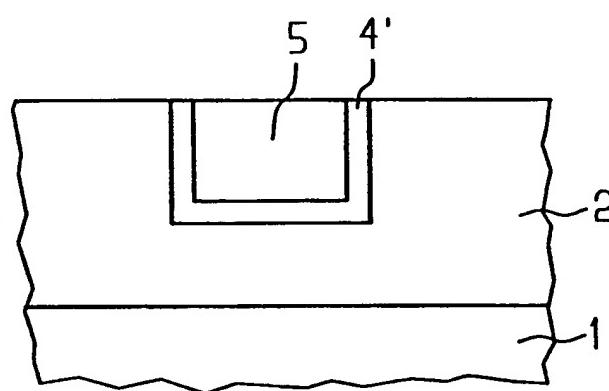
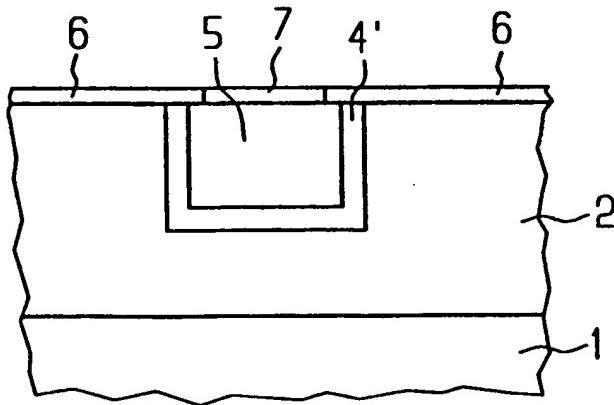


FIG 2B



3/5

**FIG 3****FIG 4****FIG 5**

4/5

FIG 6A

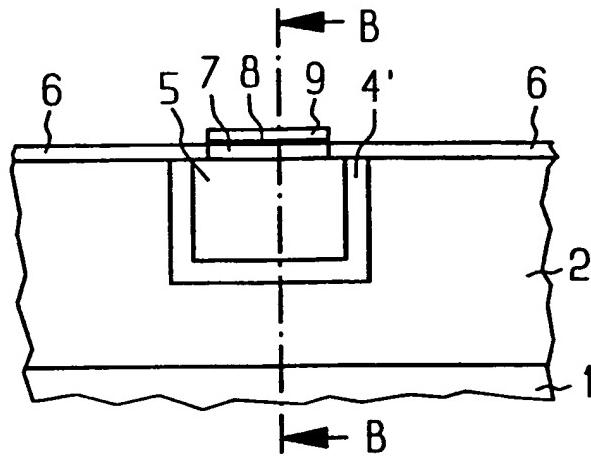


FIG 6B

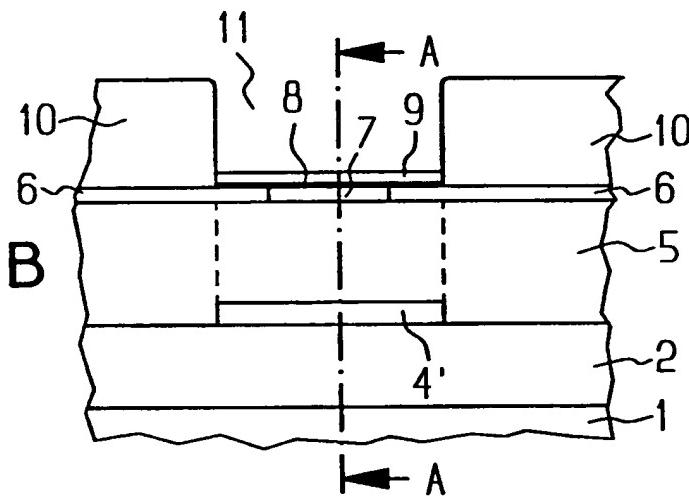
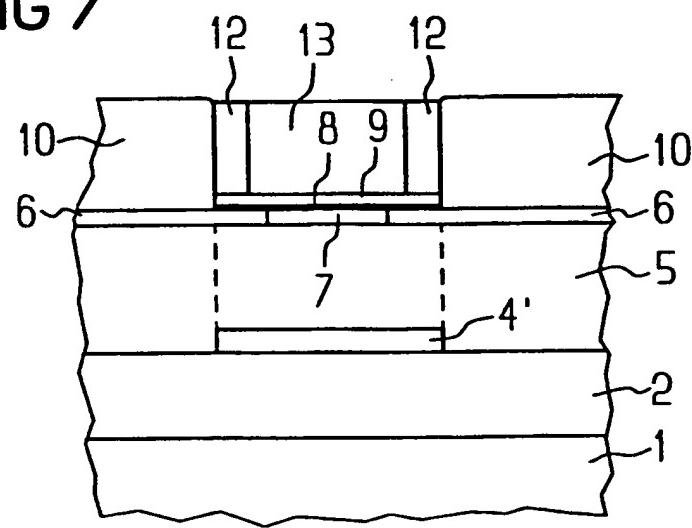


FIG 7



5/5

FIG 8

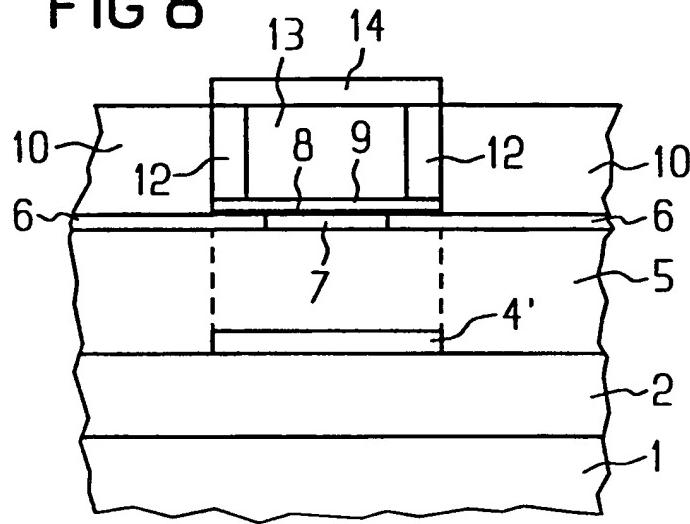
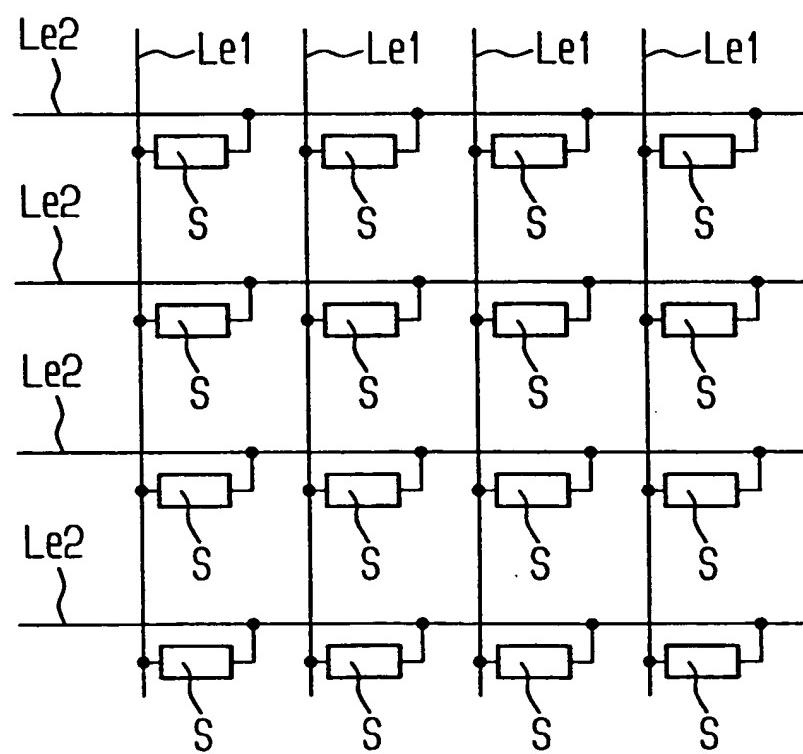


FIG 9

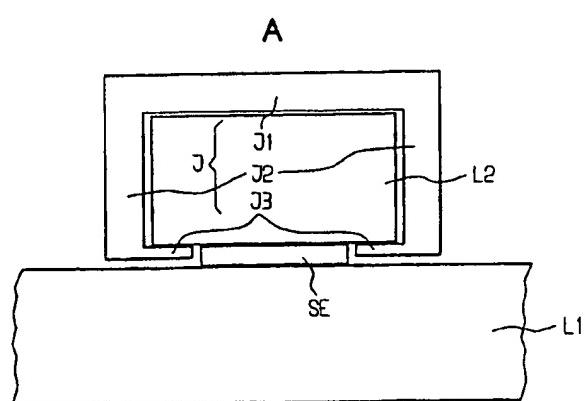
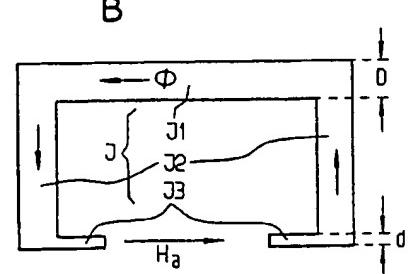


PCT

WELTOORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>7</sup> : <b>G11C 11/16</b>	A3	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 00/10172</b>  (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: <b>24. Februar 2000 (24.02.00)</b>
(21) Internationales Aktenzeichen: <b>PCT/DE99/02402</b>		(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(22) Internationales Anmeldedatum: <b>2. August 1999 (02.08.99)</b>		
(30) Prioritätsdaten: 198 36 567.5 12. August 1998 (12.08.98) DE		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>
(71) Anmelder ( <i>für alle Bestimmungsstaaten ausser US</i> ): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).		(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: <b>8.Juni 2000 (08.06.00)</b>
(72) Erfinder; und		
(75) Erfinder/Anmelder ( <i>nur für US</i> ): SCHWARZL, Siegfried [DE/DE]; Josef-Kyreibn-Strasse 11 B, D-85579 Neubiberg (DE).		
(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).		
(54) Title: <b>STORAGE CELL ARRAY AND CORRESPONDING PRODUCTION METHOD</b>		
(54) Bezeichnung: <b>SPEICHERZELLENANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG</b>		
(57) Abstract		
In a storage cell array, a first and a second line are provided, on whose crossing point a storage element with magnetoresistive effect is disposed. A yoke is provided, surrounding one of the lines and containing magnetizable material with a permeability of at least 10. The yoke is disposed in such a way that a magnetic flow is closed substantially through the storage element.		
(57) Zusammenfassung		
In einer Speicherzellenanordnung sind eine erste und eine zweite Leitung vorgesehen, an deren Kreuzungsstelle ein Speicherelement mit magnetoresistivem Effekt angeordnet ist. Es ist ein Joch vorgesehen, das eine der Leitungen jeweils umgibt und das magnetisierbares Material mit einer Permeabilität von mindestens 10 enthält. Das Joch ist so angeordnet, daß sich ein Magnetfluß durch das Joch im wesentlichen über das Speicherelement schließt.		
		
		

***LEDIGLICH ZUR INFORMATION***

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l Application No  
PCT/DE 99/02402

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 G11C11/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 G11C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 776 011 A (MOTOROLA INC) 28 May 1997 (1997-05-28) the whole document	1,2,4,5, 12,13
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 296 (P-1067), 26 June 1990 (1990-06-26) & JP 02 093373 A (NIPPON DENSO CO LTD), 4 April 1990 (1990-04-04) abstract	3,6,11
P,A	EP 0 875 901 A (CANON KK) 4 November 1998 (1998-11-04) the whole document	1,2,4,5, 12
A	US 5 039 655 A (PISHARODY RAGHAVAN K) 13 August 1991 (1991-08-13) the whole document	1
		1-14

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the International filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search	Date of mailing of the International search report
11 February 2000	18/02/2000
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5018 Patentstaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. S1 861 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Degraeve, L

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 99/02402

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0776011	A	28-05-1997	US	5659499 A	19-08-1997
			JP	9204770 A	05-08-1997
JP 02093373	A	04-04-1990	NONE		
EP 0875901	A	04-11-1998	JP	10302456 A	13-11-1998
			JP	10302457 A	13-11-1998
			JP	11003584 A	06-01-1999
			JP	11003585 A	06-01-1999
US 5039655	A	13-08-1991	DE	4020604 A	07-02-1991
			FR	2650430 A	01-02-1991
			JP	3102699 A	30-04-1991